



## HFFR-TEK

### CZ KONSTRUKCE

**JÁDRO:** měděné holé nebo pocínované pevné jádro

**IZOLACE:** bezhalogenní směs

**STÍNĚNÍ:** Alu/PET fólie

**VNĚJŠÍ PLÁŠŤ:** bezhalogenní směs

**JMENOVITÉ NAPĚTÍ:** 225 V (špičkové napětí)

**TEPLOTA:** od -5°C do +50°C

**POUŽITÍ:** V telekomunikacích, průmyslových komplexech, veřejných budovách atd.

### EN CONSTRUCTION

**CORE:** solid bare or tinned copper wire

**INSULATION:** halogen-free mixture

**SCREEN:** Alu/PET foil

**OUTER SHEATH:** halogen-free mixture

**NOMINAL VOLTAGE:** 225 V (peak voltage)

**TEMPERATURE RANGE:** from -5°C to +50°C

**APPLICATION:** In telecommunications, industrial complexes, public buildings etc.

Počet žil a jmenovitý průřez	Konstrukce jádra	Jmenovitý průměr	Hmotnost Cu (DEL)
Nb. of cores & nom. cross section	Core construction	Overall diameter	Co-number (DEL)
$n \times \text{mm}^2$	$n \times n \times \text{mm}$	mm	kg/km
2 x 0,5	2 x 2 x 0,8	7,40	9,60
4 x 0,5	4 x 2 x 0,8	10,8	19,20
6 x 0,5	6 x 2 x 0,8	10,00	28,80
8 x 0,5	8 x 2 x 0,8	16,90	38,40
12 x 0,5	12 x 2 x 0,8	18,50	57,60
16 x 0,5	16 x 2 x 0,8	20,10	76,80
20 x 0,5	20 x 2 x 0,8	22,20	96,00
32 x 0,5	32 x 2 x 0,8	29,10	153,60
40 x 0,5	40 x 2 x 0,8	34,20	192,00
52 x 0,5	52 x 2 x 0,8	37,30	249,60

Technické změny vyhrazeny. Uvedené hodnoty mají pouze informativní charakter.  
Subject to technical changes. Numerical data are only informative.